



即刻发布

联系方式：
David Guerra
升特公司
(805) 480-2184
dguerra@semtech.com

升特 LoRa®无线射频技术被应用于全新入门开发套件，可快速开发适用于 LoRaWAN™网络的物联网应用程序

MultiTech 开发的基于 LoRa 技术的全新入门开发套件可提供快速建立和测试智慧城市、农业、工业、公用事业、医疗等物联网应用程序所需的所有组件

2016 年 8 月 18 日，加利福尼亚州卡马里奥市——模拟和混合信号半导体领域的领先供应商[升特公司](#)（纳斯达克交易代码：[SMTC](#)）今天宣布，[MultiTech](#) 开发的一套全新入门开发套件采用了其 LoRa® 无线射频技术。基于 LoRa®技术的 [MultiTech MultiConnect® Conduit™入门开发套件](#)旨在通过提供创建基于 LoRa 的概念验证型物联网并将其连接至低功耗广域网（LPWAN）所需的所有组件，并简化物联网应用程序的开发过程。

这一开发套件带有基于 LoRa 技术的预配置、可编程的 MultiConnect Conduit 网关，经 LoRa 联盟认证的 MultiConnect® mDot™ LoRaWAN™射频传感器模块以及云连接器，有助于加快一系列概念验证型物联网应用程序的开发，涵盖智慧城市、建筑、农业、工业、公用事业和医疗等多个领域。早在 [2015 年 10 月](#)相关方就已宣布将 MultiTech 网关和传感器模块将采用升特 LoRa 技术，从而为物联网应用程序提供可配置、易管理和可扩展的解决方案。

MultiTech 产品管理与战略营销副总裁 Daniel Quant 表示：“我们致力于帮助客户简化物联网应用程序开发过程，从而帮助他们缩短产品上市时间。通过与升特合作，我们已开发出一款基于 LoRa 技术的入门开发套件，将物联网开发人员所需的所有工具都整合到一个简单易用的开发套件内。”

升特无线与传感产品部营销和应用副总裁 Mike Wong 表示：“MultiTech 在开发基于 LoRa 的物联网入门开发套件方面做得非常好。包括 MultiTech 在内的 LoRa 联盟成员所开发的基于 LoRa 技术的入门开发套件都非常有利于简化物联网开发过程。这也将有助于鼓励全球企业采用基于 LoRaWAN 的物联网解决方案。”

升特和 MultiTech 均为 LoRa 联盟成员，目前已有 300 多家致力于推动和强化 LoRaWAN 规范的公司加入了该联盟，以确保实现低功耗广域网和物联网应用程序的互操作性和可扩展性。通过与会员企业和物联网产业集群通力协作，该联盟将致力于推动 LoRaWAN 成为低功耗广域网低功耗、远程物联网应用程序的标准。迄今为止，全球已有 50 多个国家建设了基于 LoRaWAN 的公用和私有网络

欲了解有关基于 LoRa®技术的 MultiTech MultiConnect® Conduit™初学者工具包的更多信息，敬请登陆：www.multitech.com/brands/multiconnect-conduit-lora-starter-kits。

数据来源：

- 如欲了解更多关于 LoRa 无线解决方案的信息，请访问：www.semtech.com/wireless-rf/internet-of-things
- LoRa 问答：www.semtech.com/wireless-rf/lora/LoRa-FAQs.pdf
- 如欲申请技术支持或询问产品基本问题，登陆 [LoRa 社区](#)或[请联系升特的支持团队](#)。
- 如欲获取季度产品更新信息，请注册订阅升特时事通讯 [Inside Circuit](#)。
- 通过 [Twitter](#), [Facebook](#), [LinkedIn](#) 及 [Google+](#)关注升特。

关于升特

升特公司（Semtech）是为高端消费类、计算、通信和工业设备提供模拟和混合信号半导体的领先供应商。公司产品的设计宗旨是造福于工程界及全球社会。公司致力于降低自己及其产品对环境的影响。公司内部的绿色项目努力通过材料和生产的控制、绿色技术的使用以及减少资源使用的设计来减少产生废物。公司的股票于 1967 年开始公开交易，目前以 [SMTC](#) 的标志在纳斯达克全球精选市场上市。更多信息，敬请访问公司网站：<http://www.semtech.com/>。

前瞻性 & 警戒性声明

本文中的所有声明均不属于基于历史事实的声明，而是使用了“旨在”、“目的”或类似词语或表述且阐明升特公司或其管理层关于未来的计划、目的或目标的前瞻性声明；此类声明依据 1995 年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款制定。此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性以及可能导致升特公司实际业绩与历史业绩和/或此类声明中明示或默示的未来业绩出现重大差别的其他因素。升特公司的年度和季度报告以及美国证券交易委员会（网址：www.sec.gov）存档的其他文件或报告中进一步阐明了此类因素，包括但不限于“管理层对财务状况和经营业绩展开的讨论和分析”以及“风险因素”等题注下的信息。除有相关法律规定外，升特公司不承担更新任何前瞻性声明以反映本新闻稿发布之后可能发生的事件或情况这一义务。

Semtech、Semtech 徽标、LoRa 及 LoRaWAN 均为升特公司和/或其附属公司的注册商标或服务商标。本文中所提及的第三方商标或服务商标归各自所有者所有。

###